Cinquante-huitième année. - N ° 109 A Vendredi 7 juin 2024

BODACC

BULLETIN OFFICIEL DES
ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES
ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'information légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.bodacc.fr
-

BODACC « A »

Annonce n° 1734

75 – PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Ventes et cessions

519 177 059 RCS Paris.
OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 15000.00 EUR.
Adresse : 10, avenue de Messine, 75008 Paris.
Précédent propriétaire : 535 214 712 RCS Paris. **LERINS TECHNOLOGY.**
Oppositions : Article L.236-15 du code de commerce.
Commentaires : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM Forme : Société à responsabilité limitée Adresse du siège : 10 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 15000.00 EUR Numéro unique d'identification : 519177059 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : LERINS TECHNOLOGY Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 10 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 45000.00 EUR Numéro unique d'identification : 535214712 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 3149675.00 EUR - passif de 2018911.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : L'associé unique de la société absorbante détenant la totalité des titres de la société absorbée, il n'est pas établi de rapport d'échange ni d'émission de parts sociales nouvelles ni d'augmentation du capital social de la société absorbante Montant prévu de la prime de fusion : néant . Date du projet commun de fusion : 04.06.2024. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société OBJECTWARE INFORMATION SYSTEM : 04.06.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société LERINS TECHNOLOGY : 04.06.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris)..